PLANTILLA MOD

	PLANTILLA MOD
Resumen	Estado del esquemático
general	Estado del PCB
	Revisor
Documentació	Hojas de datos
n	Comentarios
	Bibliotecas de símbolos
	Autores y revisores en el rótulo
	Título en el rótulo
	Prolijidad conexiones
	Flujo de izquierda a derecha
	Tensiónes de arriba hacia abajo
	Referencias de tensión
Esquematico	<u>-</u>
	numeración según la
	Bloques funcionales bien claros
	Textos, leyendas y nombre de net
	ERC
	Comentario esquemático 1
	Comentario esquemático 2
	Comentario esquemático 3
Asociación	huellas asociadas?
	secuencia)
Revisión de	Tamaño de los pads
huellas	Separación entre pads
	Máscara antisoldante Rótulo
	Rotalo
	Notas de grilla y márgen
	Notas ancho de pistas, vías y
	agujero de vía
	Notes fabricants
	Notas fabricante Notas terminación superficial
	Capas
	Сараб
	Capas de cobre
	Borde de PCB
	Ancho de pistas
	Tamaño de las vías
	DRC
	Distribución de componentes
	Tamaño del PCB

Posición de los componentes
Alineación de los componentes Conectores y componentes
centrales
Ruteo
Impedancia controlada
Impedancia controlada
Áreas de cobre
Áeas de cobre - bordes
Aeas de cobre - bordes
Distancia al borde
Agujeros de sujeción
Solder mask y solder paste clearance
clearance
Serigrafía - Referencias
Serigrafía - Nombre y fecha o
versión
Serigrafía - caras
Serigrafía - componentes Serigrafía - Logos
Cotas
Vista 3D
Están todos los modelos 3D dentro del proyecto?
Comentarios PCB 1
Comentarios PCB 2

РСВ

Comentarios PCB 3

ELO DE REVISIÓN

Finalizado	
Finalizado	
si	

Aclaraciones (BORRAR ESTA COLUMNA)

(se listan los calificadores ordenados según grado de

(se listan los calificadores ordenados según grado de

Nombre y apellido de quien revisa

Estan las hojas de datos pricnipales (integrados)?

por ejemplo si no se entiende de que se trata el proyecto.

de visualización de algún símbolo

del proyecto/circuito, etc.

El título debe describir de qué trata el circuito

junction de más, componentes encimados, etc.

podría mejorar en este sentido.

organización de ramas según las tensiones/corrientes de

concretos mencionado referencias o zona del

función y facilitan la comprensión del esquemático? Usó

distintos bloques funcionales.

aclaración en el esquemático, alguna nota o identificar

Realice el ERC y en caso de dar error, indicarlo.

esquemático. Se puede comentar detalles circuitales,

Revise que todos los símbolos tengan su huella asociada.

datos específica del componente. Revisar la secuencia y

proceso de soldadura pensando para el diseño.

Contrastar con hoja de datos.

Es adecuada? La puede realizar el fabricante?

Verificar que el rótulo tenga autor y título

Hay una nota mencionando el márgen utilizado y la/las grillas?

Hay una nota mencionando el mínimo ancho de pista, la mínima vía y el mínimo agujero permitido?

Aclara cuál es el fabricante o que capacidades se tomaron como referencia para el diseño?

Hay una nota con la terminación superficial?

Estan correctamente configuradas las capas?

Estan correctamente utilizadas las capas de cobre? Si es simple faz, se usó la capa superior o la inferior?

Esta realizado el borde de PCB en la capa

correspondiente? Esta en una grilla adecuada?

Evaluar el ancho de las pistas usadas. Deben transportar altas corrientes? Son demasiado finas y se podrían haber hecho más gruesas?

Se respetan los tamaños mínimos de diámetro y agujero de vía?

Estan adecuadamente configurados el márgen general y los mínimos de agujero y diámetro de via? Da algun error el DRC? Es evitable el error?

Los componentes estan adecuadamente distribuidos en toda el área del PCB? Hay zonas muy vacías o muy compactas?

El PCB tiene un tamaño adecuado para la cantidad de componentes? Tiene un número coherente? Sobra espacio?

Los componente estan ubicados de una manera inteligente para facilitar el ruteo?

Los componentes se ven prolijamente alineados? Se nota el esfuerzo del diseñador en ser prolijo?

Los conectores se ubican en la periferia y los componentes con más conexiones en áreas centrales?

El ruteo es claro? Las pistas son generalmente cortas? Hay pistas muy largas que se podrían evitar?

Hay líneas single ended o diferenciales que necesitan una impedancia en particular? Tienen el ancho necesario? Tienen un plano de referencia continuo? Hay buses que hay que ecualizar en longitud? Está anotada esa info en el esquemático?

Tiene áreas de cobre? Se aplicaron alivios térmicos? Se conecta con los nodos adecuados? Se podría mejorar la cobertura de cobre con algún cambio mínimo o simple? Revisar áreas de cobre de reguladores o PMIC, usar en conexiones de bobinas y capacitores.

Se distinguen los bordes de las áreas de cobre según los consejos que se dieron en las guías?

Cuál es la distancia mínima desde el borde del PCB hasta un pad, vía o pista? Cumple con la especificación del fabricante?

Tiene agujeros de sujeción? Son suficientes? Estan alineados? Son necesarios?

Están configurados estos parámetros? Tienen los valores correctos?

Estan prolijamente ubicadas las referencias? Se entiende a cuál componente pertenece cada una? Si se sueldan los componentes, quedan tapadas? Hay referencias fuera del PCB? Hay referencias que podrían ocultarse, como por ejemplo agujeros o fiduciales? Estan todas las refrencias apuntanto para el mismo lado?

Hay alguna idicación sobre el nombre del PCB, un número de versión o una fecha que ayude a identificar el PCB.

Tiene serigrafía en ambas caras? Si tiene en ambas caras, es necesaria?

La serigrafía indica claramente la polaridad de los diodos, los capacitores polarizados, la pata uno de los integrados, etc.?

Tiene espacio para logos? Podrían ponerse?

Tiene las cotas para las dimensiones? Estan en la capa correcta?

Esta completa la vista 3D? Si no se vé algún componente, indicar cuál. Verificar si no se visualiza porque falta el archivo o porque no tiene asignado un modelo 3D.

Hay un directorio con todos los modelos 3D utilizados? Indique cualquier comentario en relación al PCB si no pertenece a ninguna de las categorías anteriores.